

科技工业园区的新发展 软件园及其规划建设



作者：刘敏，刘蓉著

出版社：北京：中国建筑工业出版社

出版日期：2003.07

总页数：266

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/11106141.html>）查找全本阅读方式

科技工业园区的新发展 软件园及其规划建设 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/11106141.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/11106141.html>

书名：科技工业园区的新发展 软件园及其规划建设